

## 苏州天脉导热科技股份有限公司

### 关于公司及子公司申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州天脉”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 25 亿元（含本数）的综合授信额度。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：

#### 一、本次申请银行授信额度的基本情况

根据公司经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 25 亿元（含本数）的综合授信额度，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。银行授信内容包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在额度范围内审批具体事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并与银行签署上述授信事宜项下的相应法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东会审议批准。

#### 二、对公司的影响

公司及子公司申请银行授信额度是为了满足日常经营及项目建设的资金需求，有利于优化公司财务结构，提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日